

#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 10273339 A

(43) Date of publication of application: 13 . 10 . 98

(51) Int. CI

C03C 17/00 C03C 15/00 H01L 21/205 H01L 21/31

(21) Application number: 10081029

(22) Date of filing: 27 . 03 . 98

(30) Priority:

27 . 03 . 97 DE 97 19713014

(71) Applicant:

SHINETSU QUARTZ PROD CO LTD HERAEUS QUARZGLAS

**GMBH** 

(72) Inventor:

DIETMAR HERMANN JOERG BECKER GERARD REBURAN

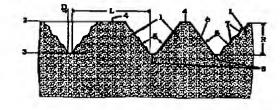
# (54) SILICA GLASS MEMBER FOR USE IN PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR

#### (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a silics glass member having a surface with a roughness suitable for binding a CVD layer thereto.

SOLUTION: This product useful for producing semiconductor devices and having a rough surface formed by irregularly projected structural elements extendedly laid between the first upper level and second lower level, wherein a majority of such elements have each a nearly flat covering surface running on the first level and the covering surface is limited in such a way that small plains are formed stepwise along each of the almost flat side walls running between the first level and second level, and wherein an average roughness height Ra of the rough surface is 0.1 to 10  $\mu m$  and a demension L of the projection of the structural element 1 projected on the first level 2 is 30 to 180 µm on an average.

COPYRIGHT: (C)1998,JPO



#### (19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-273339

(43)公開日 平成10年(1998)10月13日

(51) Int.Cl. 8	識別記号	F I		
C 0 3 C	17/00	C 0 3 C	17/00	
	15/00		15/00	Z
H01L	21/205	H01L	21/205	
	21/31		21/31	F

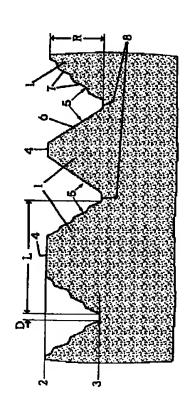
		審査請求	未請求 請求項の数7 OL (全 5 頁)	
(21)出願番号	<b>特顧平10</b> -81029	(71)出顧人	000190138 信越石英株式会社	
(22)出顧日	平成10年(1998) 3 月27日		東京都新宿区西新宿1丁目22番2号	
		(71)出願人	592164085	
(31)優先権主張番号	19713014. 3		ヘレウス・クアルツグラース・ゲゼルシャ	
(32)優先日	1997年3月27日		フト・ミット・ペシュレンクテル・ハフツ	
(33)優先権主張国	ドイツ (DE)		ング	
			HERAEUS QUARZGLAS G	
			ESELLSCHAFT MIT BES	
			CHRANKTER HAFTUNG	
			ドイツ連邦共和国、63450 ハナウ、クア	
			ルツシュトラーセ(番地なし)	
		(74)代理人	弁理士 曾我 道照 (外6名)	
			最終頁に続く	

### (54) 【発明の名称】 半導体の製造中に使用するための石英ガラス部材

#### (57)【要約】

【課題】 CVD層の結合に適切な粗い表面を有する石 英ガラス部材のを提供。

【解決手段】 第1の上方レベルと第2の下方レベルと の間に延在する不規則な隆起した構造的な要素によって 形成される粗い表面を有する、半導体の製造中に使用す るための石英ガラス部材であって、このような構造的な 要素の多数が、第1のレベル上に走るほぼ平坦な覆い面 を有し、該覆い面が、第1および第2のレベルの間に走 るほぼ平坦な側面によって、すべての側面で小平面を刻 む方法で限定されるような石英ガラス部材において、表 面の平均粗さ高さRaが0.1μmから10μmの範囲 にあり、第1のレベル(2)に投影された構造的な要素 (1) の突出部の寸法 (L) が30 μmから180 μm の範囲の平均値を有することを特徴とする。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1の上方レベルと第2の下方レベルとの間に延在する不規則な隆起した構造的な要素によって形成される粗い表面を有する、半導体の製造中に使用するための石英ガラス部材であって、このような構造的な要素の多数が、第1のレベル上に走るほぼ平坦な覆い面を有し、該覆い面が、第1および第2のレベルの間に走るほぼ平坦な側面によって、すべての側面で小平面を刻む方法で限定されるような石英ガラス部材において、表面の平均粗さ高さRaが0.1 $\mu$ mから10 $\mu$ mの範囲にあり、また第1のレベル(2)に投影された構造的な要素(1)の突出部の寸法(L)が30 $\mu$ mから180 $\mu$ mの範囲の平均値を有することを特像とする石英ガラス部材。

1

【請求項2】 前記表面の平均粗さ高さ $Ra i 1 \mu m b 5 \mu m$ の間にあり、また第1 m b 1 m b 1 m b 1 mの間にあり、また第1 m b 1

【請求項3】 前記側面(5)の少なくとも1つの部分が階段状要素(7)を形成することによって配設されることを特徴とする、請求項1または2に記載の石英ガラス部材。

【請求項4】 前記階段状要素 (7) が0.5 μmから 5 μmの範囲の階段状深さを与えることを特徴とする、請求項3に記載の石英ガラス部材。

【請求項5】 隣接した構造的な要素 (1) の間に、少なくとも  $1 \mu$  mの幅を有するギャップ (8) が形成されることを特徴とする、前記請求項のいずれか 1 項に記載の石英ガラス部材。

【請求項6】 前記ギャップ(8)が、一列に配設された種々のくぼみによって形成されることを特徴とする、 請求項5に記載の石英ガラス部材。

【請求項7】 前記構造的な要素(1)が鋭角的な隅部 または縁部を有することを特徴とする、前記請求項のい ずれか1項に記載の石英ガラス部材。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、第1の上方レベルと第2の下方レベルとの間に延在する不規則な隆起した構造的な要素によって形成される粗い表面を有する、半導体の製造中に使用するための石英ガラス部材に関し、このような構造的な要素の多数は、第1のレベル上に走るほぼ平坦な覆い面を有し、この覆い面は、第1および第2のレベルの間に走るほぼ平坦な側面によって、すべての側面で小平面を刻む方法で限定される。

【0002】半導体素子製造のために、いわゆるCVD 法を応用した基板被覆が通常使用される。このように、 例えば酸化ケイ素、窒化ケイ素またはシリコン層がシリ コンウェハ上に堆積される。被覆材料は基板の上に堆積 するだけでなく、反応室とその中に配設された装置の壁部上に堆積する。これらの層はある一定の層厚からはがれ、その結果粒子問題を引き起こす。これらの問題を防止するために、それぞれの表面は時々清浄にされる。

【0003】表面を清浄にすることは時間がかかり、また高価である。この時間とコストを低減するために、連続した清浄工程の間の時間的間隔を可能な限り長くすることが必要である。特により高温のCVD法の場合、石英ガラスと被覆材料との熱膨張係数差は、相対的に小さな層厚においてさえも層のはがれ落ちを生じさせる。

【0004】表面を粗くすることによって、より厚いC VD層の保持が可能になることが周知である。通常サンドブラスト法または化学エッチング法が石英ガラス部材を粗くするために利用される。サンドブラスト法によって、CVD層のより強固な保持に貢献する構造が石英ガラス表面上に造られる。しかしサンドブラスト法も、結果としてCVD層のはがれ落ちを招く裂け目を部材表面上に誘発することになる。さらに部材表面全体の同質処理と正確な寸法の遵守は、サンドブラスト法を実施する時に問題が多いことが明らかになっている。

【0005】代替方法として、石英ガラス部材の表面は 化学エッチング溶液によって粗くされる。表面エッチン グによって、頻繁に丸い表面構造、例えば丸いまたは楕 円形のくばみが生じる。サンドブラストした表面に比較 して、これらの表面構造のCVD層に対する結合力は減 少する。

#### [0006]

30

【従来の技術】提示した分野による部材が特開平6-332956号公報に開示されている。この特許出願から、石英ガラス表面を粗くするためのエッチング溶液が既知であり、これを応用することによって、石英ガラス部材の表面上に不規則な、隆起したほぼ鋭角縁部の構造的な要素を造ることができる。既知のエッチング溶液で処理される表面の水平突出部に、メサまたは切頭ピラミッド形態の構造的な要素の配列から構成される粒状の次細構造を見ることができる。構造的な要素は、上方レベル、例えば元の部材表面と、例えば最大エッチング深さによって規定される下方レベルとの間に延在する。構造的な要素の平均寸法は5mmから15mmの範囲にある。石英ガラス表面上には微細な裂け目が目に見えないけれども、このように設計された表面は厚いCVD層の強固な結び付きに適切でないことが証明されている。

#### [0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、特に CVD層の結合に適切な粗い表面を有する石英ガラス部 材を提供することである。

#### [0008]

【課題を解決するための手段】上述の石英ガラス部材に基づき、表面の平均粗さ高さRaが0.1μmから10μmの範囲にあり、また第1のレベル上の構造的な要素

の突出部の寸法が30μmから180μmの範囲の平均 値を有する本発明に従って解決される。

#### [0009]

【発明の実施の形態】表面の粗さ平均髙さ、また特に構 造的な要素の平均寸法はCVD層の結合にとって決定的 な要素である。最適な結果は、0.1μmから10μm の範囲の平均粗さ高さRaによって達成することができ る。粗さ高さRaの値はDIN4768に従って決定さ れる。

【0010】上述の範囲の表面の粗さ平均高さに加え て、第1のレベル(2)に投影された構造的な要素

(1) の突出部の寸法 (L) が、30 μ m から180 μ mの範囲の平均値を有することが重要である。構造的な 要素の寸法は水平突出部によって決定される。水平突出 部から、構造的な要素が互いに直接隣接し、また境界線 のみによって分離されることが理解できる。構造的な要 素が隆起するにつれ、境界線を容易に認識することがで きる。本発明では、構造的な要素の寸法は対向する2つ の境界線の間の最長の距離を意味する。評価のために、 10 mm<sup>2</sup>の部材表面の部分が考慮される。測定された 寸法の算術平均が平均寸法とされる。 5 μ m未満の寸法 の構造的な要素は平均寸法の決定のために考慮されな

【0011】このような表面微細構造を備えた石英ガラ ス部材は、CVD層、特により高温の方法によって堆積 されたCVD層では優れた結合を示す。この反応は、石 英ガラスとCVD層材料との間の良好な応力分布に貢献 する表面粗さの特殊形態によって説明することができ る。表面の微細構造によって三次元応力分布が得られ る。このため構造的な要素は、180μmを越えない平 均寸法を有するほぼ平面の領域要素から小平面を刻む方 法で構成する必要がある。この結果、構造的な要素の密 度と分布が得られ、またカバーと側面は適切な応力分布 を可能にする密度と分布を形成する。この結果は、30 μm未満の構造的な要素の平均寸法によってはもはや観 察することはできない。

【0012】本発明は、例えば石英ガラス部材の円筒状 外被のエッチングされていない領域上にエッチングする ことによってアーチ状のカバー面を除去した後に、その カバー面が管または棒のような形状に発達するので、平 40 坦なカバー面がアーチ状のカバー面であり得ることを意 味する。エッチングによって構造的な要素を造る場合、 上方のレベルはエッチングされていない領域表面によっ て、またはエッチングによって除去された材料が最も少 ない領域表面によって規定することができる。

【0013】表面の粗さ平均高さRaが1μmから5μ mの間にあり、また第1のレベル上の構造的な要素の突 出部の寸法が50μmから100μmの範囲の平均値を 有することが好適である。

【0014】少なくとも側面の一部が階段状要素の形成

によって構成されるような部材が、特に適していること が証明されている。階段状要素は側面の対を一列に配列 することによって形成され、1つの側面はカバー面に対 して平行にまたは小さな角度で延在し、また隣接した側 面はカバー面に対して大きな角度で延在する。隣接した 側面の間の直角を維持する必要はない。構造的な要素の 側面境界領域の階段状形状は、非常に多くの階段状要素 を一列に配列することによって達成される。側面境界面 のこのような階段状形状は、三次元の応力分布によって 10 応力低減にさらに貢献する。この効果は、側面のこのよ うな階段状形状と配列が構造的な要素の中に部分的に存 在するならば、容易に認識することができる。この点 で、1つの側面境界壁のすべての階段状要素が同一の幾 何学的寸法を備える必要はない。 Ο. 5μmから5μm の範囲の階段状深さを有する階段状要素はCVD層の結

【0015】石英ガラス部材の実施例は、隣接した構造 的な要素の間の第2のレベル上に少なくとも1μmの幅 を有するギャップが形成されるような実施例が好まし い。隣接した構造的な要素の隆起領域の間に形成された 20 このようなギャップは、CVD層の強固な結合に関して 特に良好であることが証明されている。この場合、その 幅は隣接したすべての構造的な要素を互いに分離するの で、縦断面に沿ったギャップの平均幅を意味する。ギャ ップの基部領域は平面であるかまたはアーチ状の形状で あることが可能である。

合力に関して特に明確な効果を示す。

【0016】ギャップ内のくぼみの一列配列は、CVD 層の結合に関して好適であることが証明されている。ギ ャップ内のこのようなくぼみは、例えば本発明に基づき 構成される石英ガラス部材の引き続くエッチングによっ て、フッ化水素酸を含むエッチング溶液によって造るこ とができる。

【0017】石英ガラス部材の構造的な要素が鋭角縁部 または隅部を有するような石英ガラス部材が特に良好で あることが証明されている。このような縁部と隅部は、 例えば部材とCVD層とを結合するための留め金として 役立つアンダカットを有する。

#### [0018]

【実施例】実施例と図面によって本発明について以下に 詳細に説明する。

【0019】図1に本発明の意味における構造的な要素 が、隆起領域1として概略的に示されている。隆起領域 1は第1の上方レベル2と第2の下方レベル3との間に 延在する。断面では、隆起領域1は切頭円錐の形状を有 する。隆起領域は上方レベル2と共に走る平坦なカバー 面4を有する。カバー面4は側面によって画定され、側 面のすべては図1の参照番号5によって示される。側面 5は部分的に滑らかな境界領域6として形成されるか、 または個別階段状要素7の階段部によって構成される。

個別階段状要素7の形状は多様である。隣接した隆起領

域1の側面壁部5は共通の境界を分かち合わず、2つの 壁部のすべての間にはレベル基部領域を有するギャップ 8がある。ギャップ8は隣接する隆起領域1を分離す る。

【0020】隆起領域1の大きさを決定するための寸法は、図1の「L」によって示されている。ギャップの平均幅は寸法「D」から得られる。表面粗さを決定するために、上方レベル2と下方レベル3との間の距離「R」は数カ所で測定され、したがって平均値RaはDIN4768に従って計算される。

【0021】図2の走査型電子顕微鏡写真から、本発明に基づく石英ガラス部材の表面は多数の不規則な隆起領域1によって決定され、これら領域は鋭角隅部と縁部を特徴とし、またギャップ8によって互いに分離される。写真では、隆起領域1は暗い表面として見ることができ、ギャップ8は明るい境界線として見ることができ、ギャップ8は明るい境界線として見ることができる。実例によって示した本実施例では、隆起領域1の平均寸法は約100 $\mu$ mである。図2に示した表面の中には、値Raは約2 $\mu$ mである。

【0022】図3は、写真の切抜き「A」の拡大写真である。この拡大写真から、本発明に基づく石英ガラス部材の表面微細構造の詳細を見ることができる。これについて以下に詳細に説明する。

【0023】写真では、参照番号1aから1eによって 印された切頭ピラミッド形状のほぼ5つの不規則な隆起 領域が示されている。例えば隆起領域1aは、下方傾斜 を有する側面壁部5a、5b、5cによって画定される 多角形形状の明確なカバー面4aを有する。側面壁部5 a、5b、5cは階段形状である。階段状形状は、印5 bの側面壁部内に容易に識別できる。個別階段の深さは 側面壁部5dでは一様ではない;平均の深さは約1μm である。個別階段の高さも同様に多様である。

【0024】個別隆起領域1aから1eはギャップ8に よって分離される。ギャップ8は約2μmの平均幅

「D」を有する。実例によって示した実施例では、ギャップの基部領域は平坦でなく、 $1~\mu$  m以下の寸法を有する多数の隣接する小さなくぼみのため不規則な形状である。

【0025】部材表面の説明した微細構造によって、部 材表面上に堆積されたCVD層との多数の結合箇所が提 40 供される。一方でこれは、それぞれの隆起領域の高さ

「R」によりほぼ決定される上述の平均表面粗さによって達成され、他方で隆起領域の側面の寸法「L」によって達成される。隆起領域のタイトネスと分布は同様に平均表面粗さRaの値に反映されている。

【0026】本発明に基づく石英ガラス部材上には、例えば従来技術に基づく部材上の窒化ケイ素の層の5倍から10倍の厚さの窒化ケイ素の層が、CVD法によって、約600℃の温度で層のはがれ落ちなしに堆積できるであろう。本発明に基づく部材の有効寿命はそれに従 50

って長くなる。

【0027】以下に、本発明に基づく部材の製造方法について説明する:シリコン半導体プレートを支持するための事前にファイヤーポリッシュした石英ガラスボートは、アルコール溶液の中で洗浄され、その後にフッ化水素酸を含むエッチング溶液内で洗浄される。 清浄な同質の表面は同一高さの粗さを造るのに貢献し、また部材の全表面にわたって上述の小粒微細構造に貢献する。

【0028】次の組成のエッチング溶液が用意される: 10 23.6重量%のHF(50%HF溶液として計量) 17.4重量%のアンモニウムフッ化物(固体として計量)

35.4重量%の酢酸(100%酢酸として計量;結晶 化可能な酢酸)

23.6重量%の水

【0029】エッチング溶液は安定化のために1時間放置される。エッチング溶液の安定化も同一高さの粗さを造るのに貢献し、また部材の全表面にわたる上述の小粒 微細構造に貢献する。

【0030】ボートは約15℃に焼戻しされる。その後、石英ガラスボートはエッチング溶液内に浸漬される。均等なエッチング効果を達成するために、またボート表面上の付着を防止するために、浸漬が可能な限り速く行われる。

【0032】ボートとエッチング溶液もまた他の温度で、例えば20℃に調節することができる。エッチング溶液の組成には調整が必要かもしれない。より高い温度と共に、より高い希釈度のエッチング溶液が有効である

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に基づく垂直の石英ガラス部材の表面に 垂直に見た概略断面図である

【図2】本発明に基づく部材表面の倍率100倍の走査 型電子顕微鏡写真である。

【図3】図2に示した部分の倍率500倍の写真である。

#### 【符号の説明】

- 1 隆起領域
- 1 a から 1 e 個別隆起領域
- 2 第1の上方レベル
- 3 第2の下方レベル
- 4 平坦なカバー面
- 4 a 明確なカバー面
- 5 側面
- 5 a 、 5 b 、 5 c 、 5 d 側面壁部

6 境界領域

7 階段状要素

8 ギャップ

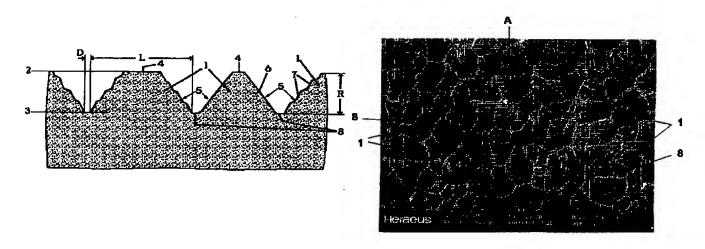
\* L 隆起領域の側面寸法

R 隆起領域の高さ

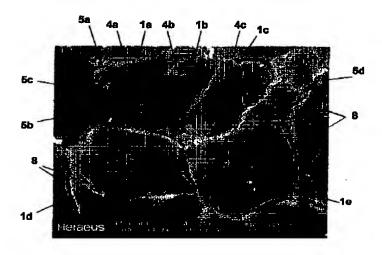
\* Ra 平均表面粗さ高さ

【図1】

【図2】



【図3】



### フロントページの続き

(71)出願人 592164085

QUARZSTRASSE, 63450 H

ANAU, GERMANY

(72)発明者 ディートマール・ヘルマン

ドイツ連邦共和国、63589 リンゼンゲリ

\*

ヒト、バッハヴェーク 2

※(72)発明者 イェルグ・ベッカー

ドイツ連邦共和国、61194 ニダタル 4、

ヴァルトシュトラーセ 16

(72)発明者 ジェラール・レブラン

フランス国、38500 クーブルヴィ、モン

テ・ド・マトレイ